### Normas Básicas y Recomendaciones en el Diseño de PCBs

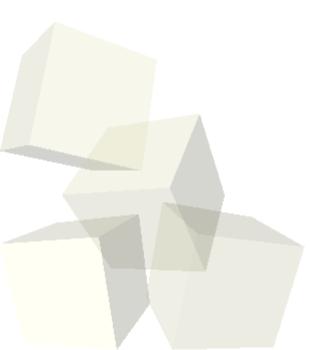
Manuel J. Bellido Díaz

Octubre de 2015

# **Guión del Tema**



- Normas y recomendaciones en el Esquemático
- Normas y recomendaciones en el layout

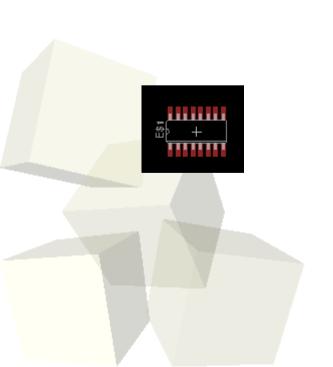


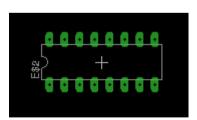


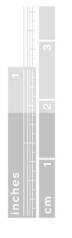
- Esquemático o diagrama esquemático, representa una visualización de las interconexiones de los elementos del circuito a realizar
- Boardfile Layout: El Boardfile es el archivo en donde se realiza el diseño físico de la tarjeta. El diseño de la misma se le conoce como Layout
- Pad: zona de contacto en la PCB de un pin o terminal de un componente.
  - Pad Through-hole: Circulares; constan de área de cobre (zona de soldadura), agujero para inserción del terminal (drill)
  - Pad smd: Rectangulares: área rectangular de cobre, en cara TOP

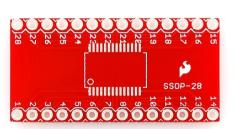


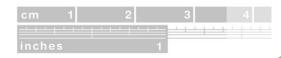
Huella - Footprint : Diseño de los pads para un componente particular. Existen huellas estándar (DIP de 14, 16, etc) y huellas especificas de componentes. En las hojas de datos de los dispositivos o componentes electrónicos los fabricantes suelen poner las dimensiones de los componentes con lo que se puede generar un footprint.





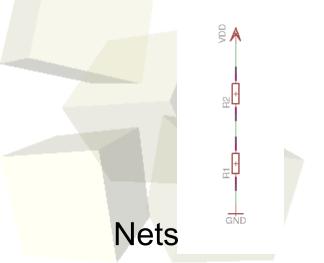


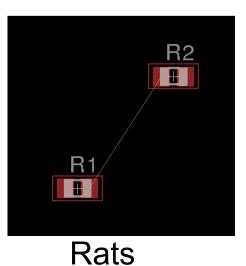


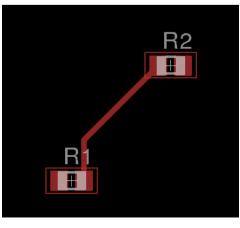




- Soldermask: mascara de soldadura
- Silkscreen: mascara de serigrafía
- Net Señal: Segmento de línea que comunica dos componentes o partes de la PCB. Se puede distinguir:
  - Net en esquemático: Comunica dos pines o terminales entre si en el esquemático. Tiene asociado un nombre (ej. N\$15, DATA\_2, CLK)
  - Rat: Net en el boardfile que aun no se encuentra trazado en cobre
  - Traza: una net en boardfile que ya esta trazado en el cobre







Traza



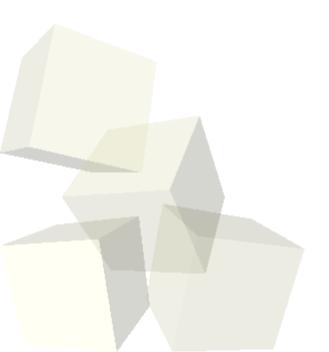
- Via: se utiliza para transferir una traza o net entre diferentes capas de una PCB. Tiene como parámetros de diseño el diámetro del pad y el diámetro de la perforación o drill
- Layer: Cada capa de diseño que corresponde a un proceso en la fabricación del PCB.
  - Capas de cobre: Top (Front), Bottom.
  - · Capas serigrafía: names, values, place
  - Capas de taladros: drills, holes.
  - Capas de información: docu, info
  - Capa de tamaño PCB: dimension, Edge-cuts
  - Capas que empiezan por t (o f): están en el plano TOP
  - Capas que empiezan por b: están el el plano BOTTOM
  - El nombre de las capas cambia para diferentes programas de diseño, por lo que es recomendable ver los manuales de dichos programas.



- Gerber: Formato de fichero estándar en la industria electrónica para comunicar la información del diseño de una PCB a un fabricante. La información de una PCB completa no va en un único fichero gerber sino en varios.
- Ficheros gerbers en el caso de PCB de double-side:
  - Fichero de las trazas en el cobre de la cara TOP
  - Fichero de las trazas en el cobre de la cara BOTTOM
  - Fichero de la solder mask en cara TOP
  - Fichero de la solder mask en cara BOTTOM
  - Fichero de la silkscreen en cara TOP
  - Fichero de la silkscreen en cara BOTTOM
  - Fichero con posición de los agujeros (drills)
  - Fichero con información del tamaño de agujeros
  - Fichero con información del contorno de la PCB
  - Fichero tipo README donde se indica que es cada uno de los ficheros gerbers

# **Guión del Tema**

- Terminología propia del diseño y fabricación de PCBs
- Normas y recomendaciones en el Esquemático
- Normas y recomendaciones en el layout



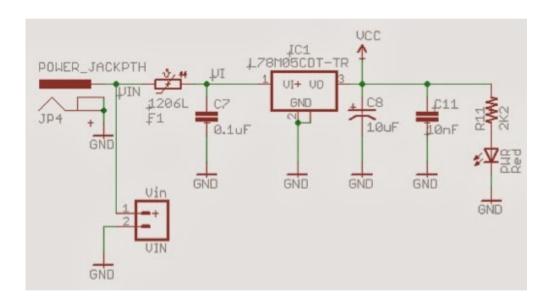
### Funcionalidad del esquemático:

- Reflejar de forma precisa el diseño:
  - → Componentes, alimentaciones, pines entrada/salida, conexión entre los componentes
- Proporcionar una información clara para que se pueda reproducir y/o modificar el diseño adecuadamente
  - → Debe de poder identificarse bien los componentes desde el punto de vista de su tipo, valor, tolerancia y huella
    - Ej: R1, 10Kohm, 0,5%, axial
- Poder generar una lista de materiales completa y exhaustiva
- Un esquemático correcto es el punto de partida para diseñar el LAYOUT del PCB.
  - → Hoy en día las herramientas de diseño de PCB permiten comprobar que el diseño de esquemático y layout son coherentes entre si

- Recomendaciones generales sobre el esquemático
  - En un esquemático los componentes deben estar bien organizados, alineados e identificados de manera que sea legible
  - En la medida de lo posible, las señales deben fluir de izquierda (entradas a la izquierda) hacia la derecha (salidas en la derecha)
  - En la medida de lo posible, es interesante que se dispusieran los componentes en el esquemático como nos gustaría que quedaran en el diseño final del PCB
  - Verificar que todos y cada uno de los componentes tienen su identificador de componente (designador) que identifica de forma unívoca todos y cada uno de los componentes que forman el diseño. Este tipo de información la suelen añadir de forma automática todas las herramientas.
  - Evitar el cruce de señales, dentro de lo que sea posible y asegurarse que queda claro qué se conecta con qué

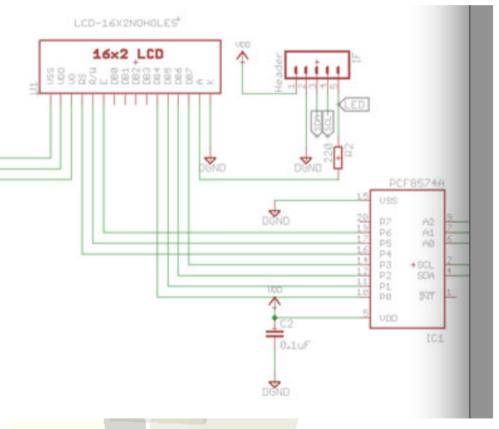


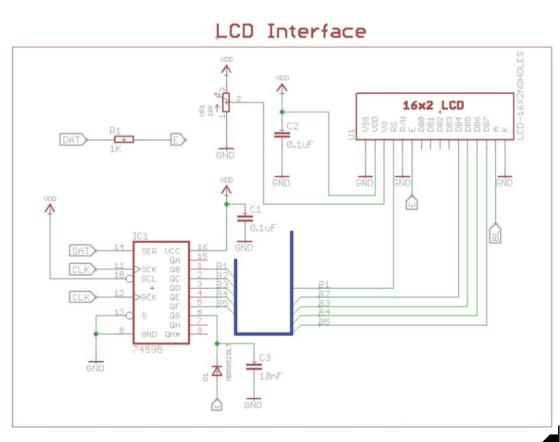
- Recomendaciones generales sobre el esquemático
  - Utilizar puntos de unión cuando 3 o más señales deben estar conectadas eléctricamente. Algunos programas los ponen solos. Esto ayuda a distinguir claramente qué señales se cruzan y qué señales estarán unidas eléctricamente en nuestro diseño.



 Agrupar los componentes que forman parte del mismo bloque lógico juntos.

- Recomendaciones generales sobre el esquemático
  - Ajustarse a las cuadriculas del grid (snap to grid). El grid que traen las herramientas por defecto suele servir.
  - Emplear buses, puede clarificar el esquemático





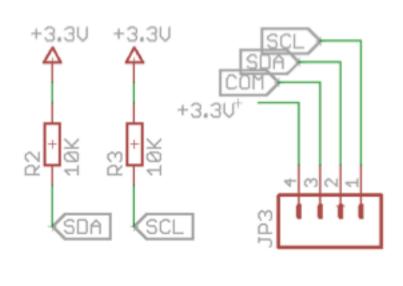
Sin Bus

Con Bus



- Recomendaciones generales sobre el esquemático
  - Nombrar las pistas. Poner etiquetas. De esta forma, cuando trazar una pista sea complicado o de lugar a esquemáticos enrevesados, se pueden conectar pistas por nombre, añadiendo etiquetas para que quede clara la conexión en el esquemático

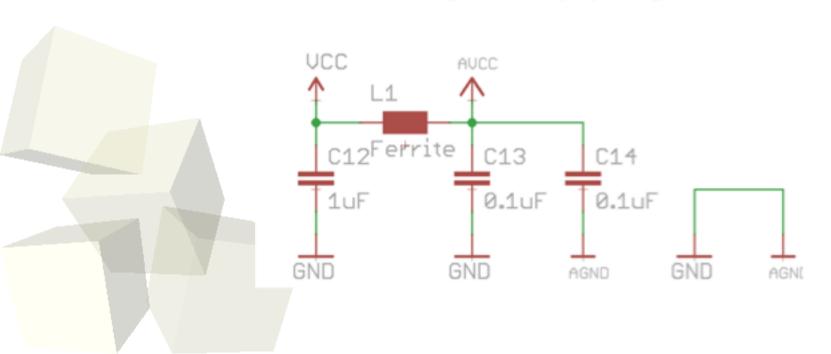






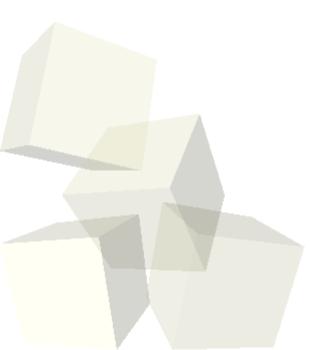
- Recomendaciones generales sobre el esquemático
  - Utilizar los conectores globales del circuito como por ejemplo, GND, Vcc, Vdd, etc. Emplear conectores globales en los diferentes puntos del esquemático donde se necesiten para evitar trazar señales con trazas muy largas. Recomendable, las flechas que representa Vcc apuntando hacia arriba y GND hacia abajo.

# Analog Supply



# **Guión del Tema**

- Terminología propia del diseño y fabricación de PCBs
- Normas y recomendaciones en el Esquemático
- Normas y recomendaciones en el layout



- Recomendaciones generales sobre el Layout
  - Tener claro el grid (cuadricula) que se va a emplear en la colocación de los componentes y en el trazado de las pistas o nets. Las herramientas suelen traer un grid por defecto de 50mil (0,05inch) y un valor alterno menor, 25mils (se emplea con la tecla alt). Estos valores suelen ser adecuados con la mayoría de los componentes
  - Si se posee limitaciones en cuanto al tamaño de la PCB lo primero que se debe hacer es ajustar el área de PCB al tamaño máximo permitido
  - Realizar la colocación de componentes, comenzando por los componentes de entrada/salida. Estos deben colocarse de acuerdo al diseño que se tenga en mente sobre como debe quedar dispuestos los mismos.
  - Para el resto de componentes, se debe seguir el criterio de agruparlos según bloques lógicos. De esta manera se minimizaran las trazas de conexión. Siempre debe intentarse hacer las pistas mas cortas posibles minimizando así efectos parásitos resistivos y capacitivos

- Recomendaciones y normas sobre el trazado de pistas
  - Seleccionar el ancho de pista que vaya a emplearse. El ancho de la pista debe ser suficiente para permitir el paso de la corriente máxima que vaya a circular por la pista.
  - En las PCBs habituales con ancho de cobre de 35micras:

- Ancho Pista	Corriente máxima

10A . 4mm

. 2mm 5A

4A . 1,5mm

. 1mm 3A

. 0,5mm 2A

. 0,2mm 0.5A (500mA)

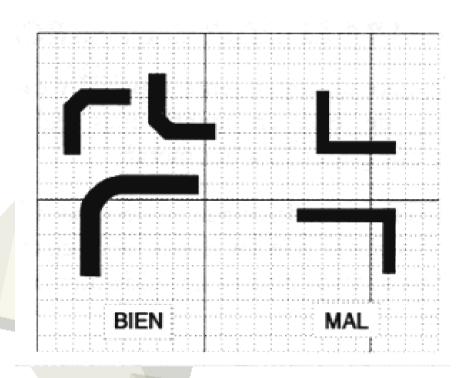
 En los señales digitales rara vez se superan corrientes máximas de 500mA (ejemplos: pines de salida arduino: máxima corriente 40mA, raspberri Pi: 16mA, motor de DC de 9volt, máxima corriente consumida 500mA)

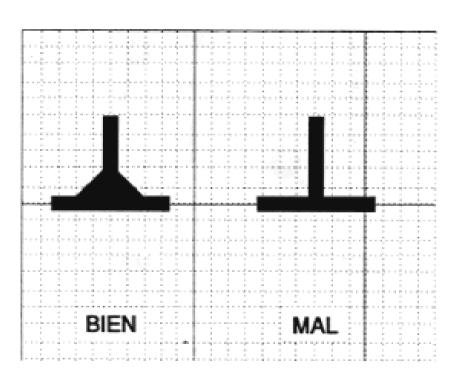
- Recomendaciones y normas sobre el trazado de pistas
  - La separación mínima entre pistas depende de la tensión que soporten.
  - Para tensiones de trabajo digitales (5v-10v) una separación mínima de 0,3mm es suficiente.

#### Dif. de Potencial en Voltios Separación en mm

DDP < 50	0.5
50 < DDP < 100	0.7
100 < DDP < 170	1
180 < DDP < 250	1.2
250 < DDP < 500	3

- Recomendaciones y normas sobre el trazado de pistas
  - En el trazado de las pistas es conveniente evitar el trazado de angulos de 90º.





- Recomendaciones y normas sobre el trazado de pistas
  - La distancia mínima entre pistas y los bordes de la placa será de dos décimas de pulgada, aproximadamente unos 5 mm.
  - No se pasarán pistas entre dos terminales de componentes activos (transistores, tiristores, etc.). Si se puede hacer entre terminales de componentes pasivos
  - Se debe prever la sujeción de la placa a un chasis o caja; para ello se dispondrá un taladro de 3 mm en cada esquina de la placa.
  - Cuando dos o mas pistas discurran paralelas debería mantenerse la distancia de separación

